

OSRAM OSTAR Headlamp Pro

Datasheet

Version 2.1

LE UW U1A5 05



OSRAM OSTAR Headlamp Pro is able to meet a wide range of requirements in terms of output and adaptability to ambient conditions. It offers a uniform light pattern, thermal stability and great brightness. The 20 x 21 mm high-flux LED is available with five individual addressable chips.

Features:

- **Package:** compact lightsource in multi chip on board technology
- **Technology:** ThinGaN (UX:3)
- **Viewing angle at 50 % I_V :** 120° (Lambertian Emitter)
- **Color:** $C_x = 0.32$, $C_y = 0.33$ acc. to CIE 1931 (ultra white)
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness

Applications

- Exterior Automotive Lighting
- Floodlight

OSRAM OSTAR Headlamp Pro erfüllt viele verschiedene Anforderungen in Bezug auf die Leistung und die Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen. Sie bietet ein homogenes Lichtbild, Temperaturstabilität und Helligkeit. Die 20 x 21 mm große Hochleistungs-LED gibt es mit fünf einzeln ansteuerbaren Chips.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** Kompakte Lichtquelle mit Multi Chip Technologie
- **Technologie:** ThinGaN (UX:3)
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V :** 120° (Lambertscher Strahler)
- **Farbe:** $C_x = 0.32$, $C_y = 0.33$ nach CIE 1931 (ultra weiß)
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B)
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität

Anwendungen

- Automobilbeleuchtung außen
- Flutlicht

Ordering Information

Bestellinformation

Type:	Luminous Flux ¹⁾ page 20	Ordering Code
Typ:	Lichtstrom ¹⁾ Seite 20	Bestellnummer
	$I_F = 500 \text{ mA}$	
	$\Phi_V \text{ [lm]}$	
LE UW U1A5 05-5Q8Q-ebxD68	710 ... 1120	Q65111A5635

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE UW U1A5 05-5Q8Q-ebxD68 means that only one group 5Q, 6Q, 7Q, 8Q will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LE UW U1A5 05-5Q8Q-ebxD68 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE UW U1A5 05-5Q8Q-ebxD68 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5Q, 6Q, 7Q, 8Q enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. LE UW U1A5 05-5Q8Q-ebxD68 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LE UW U1A5 05-5Q8Q-ebxD68 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Maximum Ratings**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 130	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 135	°C
Junction temperature for short time applications * Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *	T_j	175	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_{Board} = 25\text{ °C}$; per Chip)	I_F	50 ... 1200	mA
Forward current pulsed Durchlassstrom gepulst ($t \leq 4\text{ ms}$, $D = 0.5$, $T_{Board} = 25\text{ °C}$)	$I_{F\ pulse}$	2000	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_{Board} = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B)	V_{ESD}	8	kV

*Note: *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for $T_j = 175\text{ °C}$ is 100h.*

*Anm: *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei $T_j = 175\text{ °C}$ beträgt 100h.*

Characteristics ($T_{\text{Board}} = 25\text{ °C}$; $I_F = 500\text{ mA}$; per Chip)

Kenwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 <small>2) page 20</small>	(typ.) (typ.)	Cx Cy	- -
Farbkoordinaten nach CIE 1931 <small>2) Seite 20</small>			
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2φ	°
Forward voltage <small>3) page 20</small> Durchlassspannung <small>3) Seite 20</small> (per Chip)	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	V V V
Deviation of forward voltage of all chips Abweichung der Durchlassspannung aller Chips	(max.)	V_F	mV
Reverse current Sperrstrom	I_R	not designed for reverse operation	
Radiating surface Abstrahlende Fläche	(typ.)	A_{color}	mm ²
Thermal resistance junction / board <small>4) page 20</small> Wärmewiderstand Sperrschicht / Board <small>4) Seite 20</small>	(typ.) (max.)	$R_{\text{th JB real}}$ $R_{\text{th JB real}}$	K/W K/W
Thermal resistance junction / board <small>4) page 20</small> Wärmewiderstand Sperrschicht / Board <small>4) Seite 20</small> (with efficiency $\eta_e = 29\%$)	(typ.) (max.)	$R_{\text{th JB el}}$ $R_{\text{th JB el}}$	K/W K/W

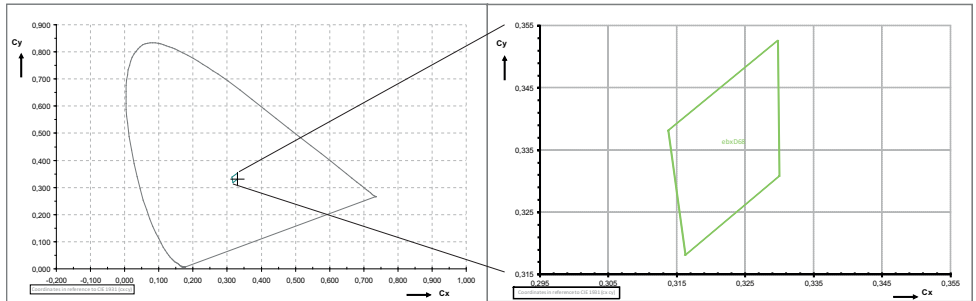
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group	Luminous Flux <small>1) page 20</small>	Luminous Flux <small>1) page 20</small>	Luminous Intensity <small>5) page 20</small>
Gruppe	Lichtstrom <small>1) Seite 20</small> (min.) Φ_V [lm]	Lichtstrom <small>1) Seite 20</small> (max.) Φ_V [lm]	Lichtstärke <small>5) Seite 20</small> (typ.) I_V [cd]
8P	630	710	220
5Q	710	800	250
6Q	800	900	280
7Q	900	1000	315
8Q	1000	1120	350

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Chromaticity Coordinate Groups ^{2) page 20}
Farbortgruppen ^{2) Seite 20}



Color Chromaticity Groups ^{2) page 20}
Farbortgruppen ^{2) Seite 20}

Group Gruppe	Cx	Cy
ebxD68	0.3138	0.3381
	0.3163	0.3181
	0.3298	0.3526
	0.3300	0.3308

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: 5Q-ebxD68

Beispiel: 5Q-ebxD68

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort
5Q	ebxD68

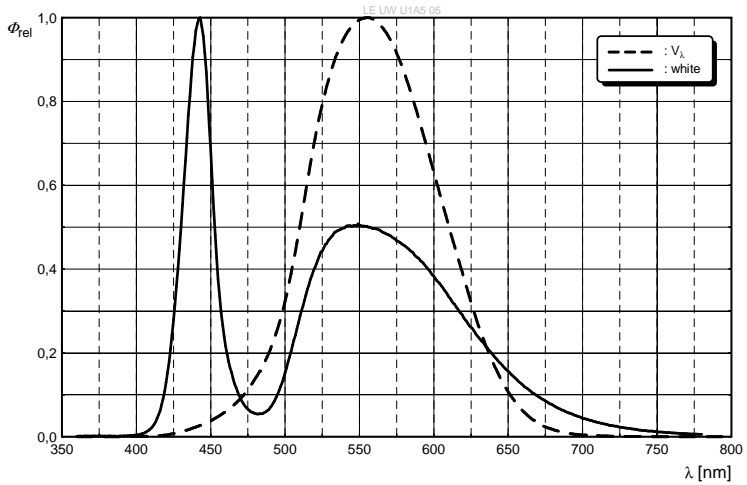
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{5) page 20}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{5) Seite 20}

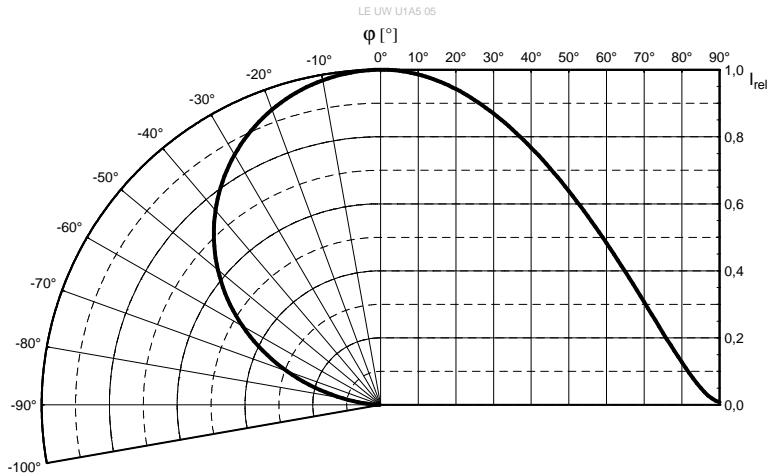
$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_{\text{Board}} = 25\text{ }^\circ\text{C}$; $I_F = 500\text{ mA}$; per Chip



Radiation Characteristics ⁵⁾ page 20**Abstrahlcharakteristik** ⁵⁾ Seite 20

$$I_{\text{rel}} = f(\phi); T_{\text{Board}} = 25\text{ °C}$$

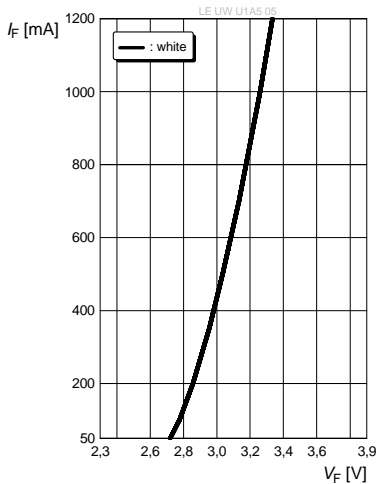
The radiation characteristics represent the emission of the semiconductor chips only and do not take into consideration a potential shadowing by the connector. / Die Abstrahlcharakteristik stellt ausschließlich die Emission der Halbleiterchips dar und berücksichtigt nicht eine mögliche Abschattung durch den Steckverbinder.



Forward Current ^{5) page 20}

Durchlassstrom ^{5) Seite 20}

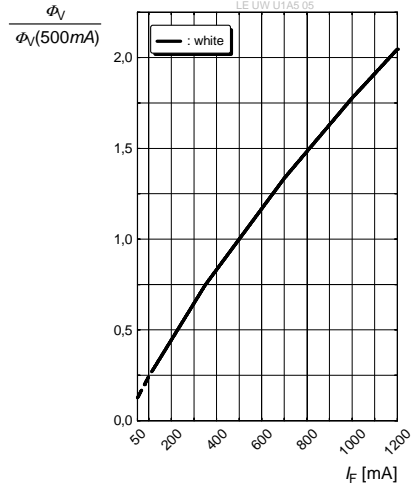
$I_F = f(V_F); T_{Board} = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{ per Chip}$



Relative Luminous Flux ^{5) page 20 , 6) page 20}

Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 20 , 6) Seite 20}

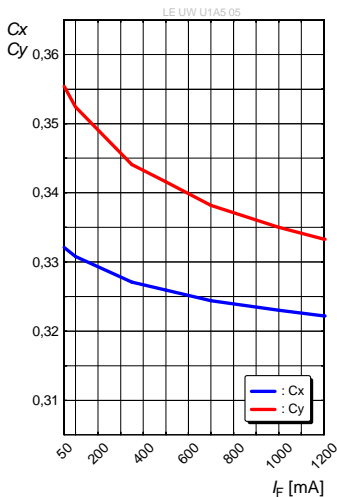
$\Phi_V/\Phi_V(500\text{ mA}) = f(I_F); T_{Board} = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{ per Chip}$



Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 20}

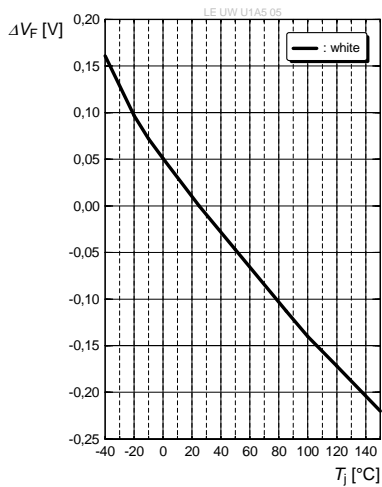
Farbortverschiebung ^{5) Seite 20}

$C_x, C_y = f(I_F); T_{Board} = 25\text{ }^\circ\text{C}$

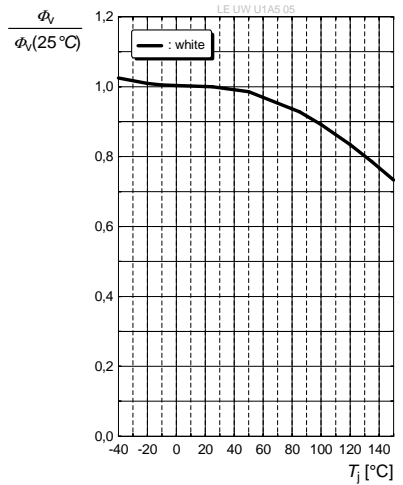


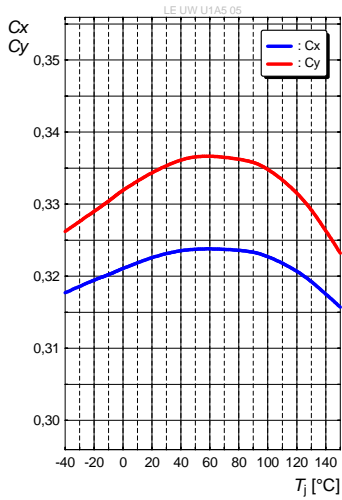
Relative Forward Voltage ^{5) page 20}**Relative Vorwärtsspannung** ^{5) Seite 20}

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 500\text{ mA}$; per Chip

**Relative Luminous Flux** ^{5) page 20}**Relativer Lichtstrom** ^{5) Seite 20}

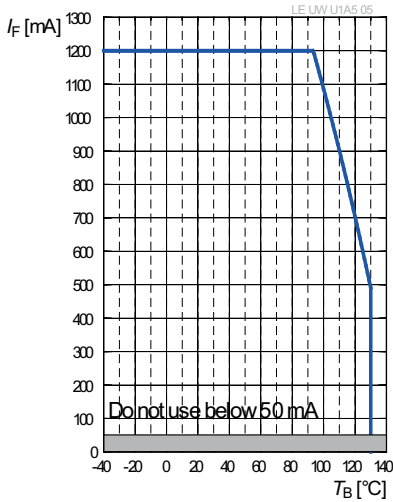
$\Phi_V/\Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 500\text{ mA}$; per Chip



Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 20}**Farbortverschiebung** ^{5) Seite 20}Cx, Cy = f(T_j); I_F = 500 mA; per Chip

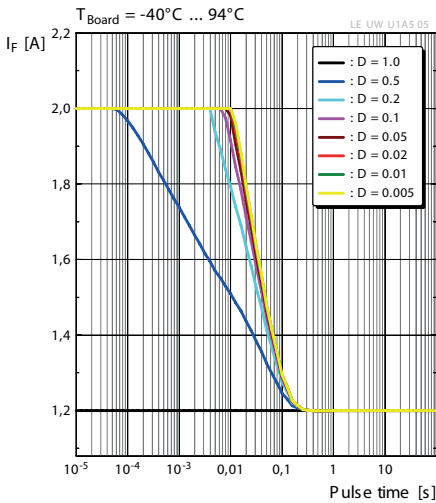
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$; $0.7 \cdot \Phi_{V, \min.}$ of bin 8P; R_{th} real max.



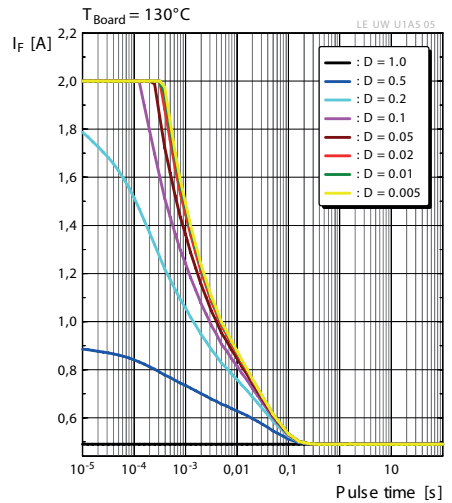
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle



Package Outline ⁷⁾ page 20
Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 20

For detailed information
please contact your
OSRAM Sales partner

Approximate Weight:	2.1 g
Gewicht:	2.1 g
Note	Percentage of red: >5% acc. to ECE regulation Percentage of UV: <10-5 W/lm acc. to ECE regulation
Anm.	Rotanteil: >5% gem. ECE-Richtlinie UV-Anteil: <10-5 W/lm gem. ECE-Richtlinie
Corrosion robustness:	Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H ₂ S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H ₂ S) [25 °C / 75 % rh / 10 ppm H ₂ S / 21 days] = Regarding relevant gas (H ₂ S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO ₂ , 200 ppb NO ₂ , 10 ppb Cl ₂ / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:	Test condition: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H ₂ S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H ₂ S) [25 °C / 75 % rh / 10 ppm H ₂ S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H ₂ S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200ppb SO ₂ , 200ppb NO ₂ , 10ppb Cl ₂ / 21 Tage]

Note:

Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.

Anm.:

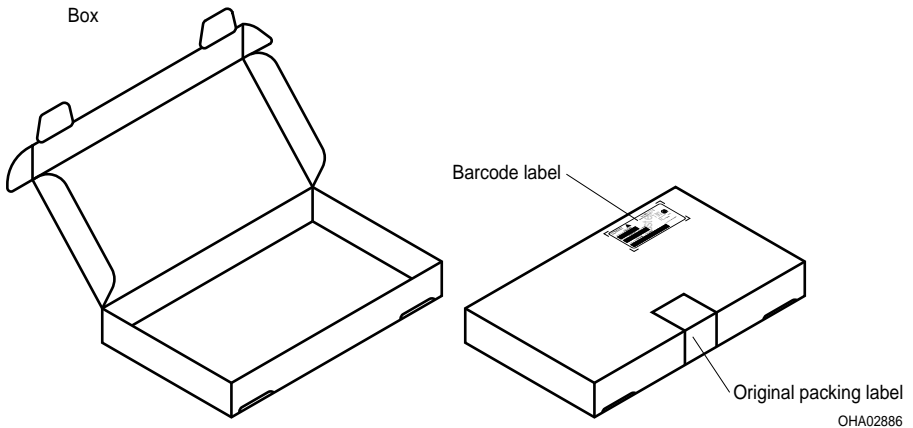
Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien

Box



Dimensions of transportation box in mm (inch):

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
170 ± 5 (6.6929 ± 0.19685)	223 ± 5 (8.7795 ± 0.19685)	21 ± 5 (0.826772 ± 0.19685)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositions-dauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositions-dauer, Augen-pupille, Betrachtungs-abstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 4) **Thermal Resistance:** $R_{th \max}$ is based on statistic values (6σ).
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05$ V und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1$ V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) **Wärmewiderstand:** $R_{th \max}$ basiert auf statistischen Werten (6σ).
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。